

中国铜箔市场动态与投资前景预测报告(2011-2015年)

报告大纲

观研报告网

www.chinabaogao.com

一、报告简介

观研报告网发布的《中国铜箔市场动态与投资前景预测报告(2011-2015年)》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

官网地址：<http://baogao.chinabaogao.com/bandaoti/114568114568.html>

报告价格：电子版: 6500元 纸介版：6800元 电子和纸介版: 7000

订购电话: 400-007-6266 010-86223221

电子邮箱: sale@chinabaogao.com

联系人: 客服

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、报告目录及图表目录

铜箔是一种阴质性电解材料，沉淀于电路板基底层上的一层薄的、连续的金属箔，它作为PCB的导电体。它容易粘合于绝缘层，接受印刷保护层，腐蚀后形成电路图样。

Copper

mirror

test(铜镜测试)：一种助焊剂腐蚀性测试，在玻璃板上使用一种真空沉淀薄膜。

本研究报告数据主要采用国家统计局数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国家统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

第一章2010-2011年世界铜箔产业运行态势分析

第一节2010-2011年世界铜箔产业运行环境综述

第二节 2010-2011年世界铜箔业运行概况

一、世界电解铜箔业发展与演进

二、世界铜箔生产工艺研究

三、国外PCB用铜箔技术新发展

四、全球压延铜箔市场动态分析

第三节 2010-2011年世界主要铜箔生产国家运行分析

一、美国

二、日本

三、韩国

第四节 2011-2015年世界铜箔市场发展趋势分析

第二章 2010-2011年世界压延铜箔重点企业运行浅析

第一节 Nippon Mining (日本)

第二节 福田金属Fukuda、Olin brass (美国)

第三节 Hitachi Cable (日本)

第四节 Microhard (日本)

第三章2010-2011年中国铜箔市场运行环境解析

第一节2010-2011年中国铜箔市场经济环境分析

一、中国GDP分析

二、中国工业发展形势

三、消费价格指数分析

四、城乡居民收入分析

五、社会消费品零售总额

六、全社会固定资产投资分析

七、进出口总额及增长率分析

四、存贷款利率变化

五、财政收支状况

第二节2010-2011年中国铜箔市场政策环境分析

一、锂离子用铜箔技术标准

二、中国铜箔基板出口退税政策调整

三、《国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》

第三节2010-2011年中国铜箔市场技术环境分析

第四章2010-2011年中国铜箔市场发展现状综述

第一节 2010-2011年中国铜箔业发展动态

一、铜箔行业发展规模分析

二、铜箔产业发展机遇分析

三、铜箔产品价格走势分析

第二节2010-2011年中国铜箔技术水平分析

一、新CO₂雷射直接铜箔加工技术

二、中国攻克18微米铜箔技术

三、铜箔分离技术

第三节 2010-2011年中国铜箔业发展中存在的问题

第五章 2010-2011年中国铜箔市场运营情况分析

第一节 2010-2011年中国铜箔业市场运行分析

一、中国铜箔市场供给情况分析

二、中国铜箔市场消费情况分析

三、国内铜箔需求形势分析

第二节 2010-2011年中国铜箔市场运营动态分析

一、中科英华万吨电解铜箔项目力争年内投产

二、梅雁铜箔被列为国家重点新产品

三、松下电工开发出传输低损耗的LCP柔性覆铜箔板

第六章 2007-2011年中国铜箔制造行业主要数据监测分析

第一节2007-2011年2月中国铜箔制造行业规模分析

一、企业数量增长分析

二、从业人数增长分析

三、资产规模增长分析

第二节2011年2月中国铜箔制造行业结构分析

一、企业数量结构分析

1、不同类型分析

2、不同所有制分析

二、销售收入结构分析

1、不同类型分析

2、不同所有制分析

第三节2007-2011年2月中国铜箔制造行业产值分析

一、产成品增长分析

二、工业销售产值分析

三、出口交货值分析

第四节2007-2011年2月中国铜箔制造行业成本费用分析

一、销售成本分析

二、费用分析

第五节2007-2011年2月中国铜箔制造行业盈利能力分析

一、主要盈利指标分析

二、主要盈利能力指标分析

第七章 2006-2009年中国铜箔进出口贸易数据统计分析

第一节 2006-2009年中国覆铜板及印刷线路板用铜箔进出口数据监测分析（74101100）

一、2006-2009年中国覆铜板及印刷线路板用铜箔进口数据分析

二、2006-2009年中国覆铜板及印刷线路板用铜箔出口数据分析

三、2006-2009年中国覆铜板及印刷线路板用铜箔进出口平均单价分析

四、2006-2009年中国覆铜板及印刷线路板用铜箔进出口国家及地区分析

第二节 2006-2009年中国有衬背的精炼铜箔进出口数据监测分析（74102100）

一、2006-2009年中国有衬背的精炼铜箔进口数据分析

二、2006-2009年中国有衬背的精炼铜箔出口数据分析

三、2006-2009年中国有衬背的精炼铜箔进出口平均单价分析

四、2006-2009年中国有衬背的精炼铜箔进出口国家及地区分析

第三节 2006-2009年中国其他无衬背的精炼铜箔进出口数据监测分析（74101100）

一、2006-2009年中国其他无衬背的精炼铜箔进口数据分析

二、2006-2009年中国其他无衬背的精炼铜箔出口数据分析

三、2006-2009年中国其他无衬背的精炼铜箔进出口平均单价分析

四、2006-2009年中国其他无衬背的精炼铜箔进出口国家及地区分析

第八章2010-2011年中国铜箔市场竞争格局透析

第一节2010-2011年中国铜箔市场竞争现状分析

一、铜箔市场技术竞争

二、铜箔市场综合竞争力分析

三、铜箔成本竞争分析

第二节2010-2011年中国铜箔行业集中度分析

一、铜箔市场集中度

二、铜箔行业区域集中度

第三节 2010-2011年中国铜箔业竞争策略分析

第九章2010-2011年中国铜箔行业内优势企业竞争力及关键性数据分析

第一节 中科英华 (600110)

一、企业概况

二、企业主要经济指标分析

三、企业盈利能力分析

四、企业偿债能力分析

五、企业运营能力分析

六、企业成长能力分析

第二节 海亮股份 (002203)

一、企业概况

二、企业主要经济指标分析

三、企业盈利能力分析

四、企业偿债能力分析

五、企业运营能力分析

六、企业成长能力分析

第三节 鑫科材料 (600255)

一、企业概况

二、企业主要经济指标分析

三、企业盈利能力分析

四、企业偿债能力分析

五、企业运营能力分析

六、企业成长能力分析

第四节 广东超华科技股份有限公司

一、企业概况

二、企业主要经济指标分析

三、企业盈利能力分析

四、企业偿债能力分析

五、企业运营能力分析

六、企业成长能力分析

第五节 山东金宝电子股份有限公司

一、企业概况

二、企业主要经济指标分析

三、企业盈利能力分析

四、企业偿债能力分析

五、企业运营能力分析

六、企业成长能力分析

第六节 惠州合正电子科技有限公司

一、企业概况

二、企业主要经济指标分析

三、企业盈利能力分析

四、企业偿债能力分析

五、企业运营能力分析

六、企业成长能力分析

第七节 松下电工电子材料(广州)有限公司

一、企业概况

二、企业主要经济指标分析

三、企业盈利能力分析

四、企业偿债能力分析

五、企业运营能力分析

六、企业成长能力分析

第八节 四会市达博文实业有限公司

一、企业概况

二、企业主要经济指标分析

三、企业盈利能力分析

四、企业偿债能力分析

五、企业运营能力分析

六、企业成长能力分析

第九节 梅州市威华铜箔制造有限公司

一、企业概况

二、企业主要经济指标分析

三、企业盈利能力分析

四、企业偿债能力分析

五、企业运营能力分析

六、企业成长能力分析

第十节 广东梅县梅雁电解铜箔有限公司

一、企业概况

二、企业主要经济指标分析

三、企业盈利能力分析

四、企业偿债能力分析

五、企业运营能力分析

六、企业成长能力分析

第十章2010-2011年中国PCB行业发展状况分析

第一节2010-2011年中国印刷电路板行业的总体概况

一、中国印刷电路板行业增长速度远高于行业平均速度

二、我国将成为世界最大产业基地

三、台湾柔性PCB公司在华东形成产业集群

四、低端PCB（4层以下）竞争比较充分，集中度较低

五、高端PCB（HDI等）处于供不应求的状态

第二节2010-2011年我国印刷电路板市场发展现状分析

一、印刷电路板市场生产结构分析

二、印刷电路板市场需求特点分析

三、印刷电路板市场技术发展分析

第三节2010-2011年我国印刷电路板行业发展存在的主要问题分析

一、产品集中于中低端成本转嫁能力弱

二、应对专利和新环保政策

三、内地本土所贡献的产出值比例很小

第四节2010-2011年中国印刷电路行业发展对策分析

第十一章2011-2015年中国铜箔市场发展趋势与前景展望

第一节2011-2015年中国铜箔市场发展前景展望

一、电子级铜箔尤其是高性能箔市场看好

二、铜箔产品前景光明

三、中国电解铜箔市场前景趋好

第二节2011-2015年中国铜箔产业发展趋势前瞻

一、电解铜箔业的发展趋势

二、铜箔业技术发展趋势

第三节2011-2015年中国铜箔市场走势预测

一、铜箔供需预测分析

二、铜箔价格走势预测

三、铜箔进出口贸易预测分析

第四节 2011-2015年中国铜箔业市场盈利能力预测分析

第十二章2011-2015年中国铜箔市场投资战略研究

第一节2010-2011年中国铜箔投资环境分析

一、中国铜矿资源产业投资政策解读

二、中国宏观经济环境分析

第二节2011-2015年中国铜箔市场投资机会分析

一、铜箔行业成为新的投资热点

二、铜箔细分产品投资机会分析

三、铜箔产业相关政策调整投资机会分析

第三节2011-2015年中国铜箔市场投资风险预警

一、宏观调控政策风险

二、市场竞争风险

三、原料供给风险

四、市场运营机制风险

第四节 专家投资建议

图表目录

图表：2005-2010年中国GDP总量及增长趋势图

图表：2010年前三季度中国三产业增加值结构图

图表：2009-2010年中国CPI、PPI月度走势图

图表：2005-2010年我国城镇居民可支配收入增长趋势图

图表：2005-2010年我国农村居民人均纯收入增长趋势图

图表：1978-2009中国城乡居民恩格尔系数对比表

图表：1978-2009中国城乡居民恩格尔系数走势图

图表：2005-2009年中国工业增加值增长趋势图

图表：2009-2010年我国工业增加值分季度增速

图表：2005-2010年我国全社会固定资产投资额走势图

图表：2005-2010年我国城乡固定资产投资额对比图

图表：2005-2010年我国财政收入支出走势图

图表：2009年1月-2010年7月人民币兑美元汇率中间价

图表：2010年10月人民币汇率中间价对照表

图表：2009-2010年中国货币供应量统计表 单位：亿元

图表：2009-2010年中国货币供应量月度增速走势图

图表：2001-2009年中国外汇储备走势图

图表：2005-2009年中国外汇储备及增速变化图

图表：2010年10月20日中国人民币利率调整表

图表：我国历年存款准备金率调整情况统计表

图表：2005-2010年中国社会消费品零售总额增长趋势图

- 图表：2005-2010年我国货物进出口总额走势图
- 图表：2005-2010年中国货物进口总额和出口总额走势图
- 图表：2005-2009年中国就业人数走势图
- 图表：2005-2009年中国城镇就业人数走势图
- 图表：1978-2009年我国人口出生率、死亡率及自然增长率走势图
- 图表：1978-2009年我国总人口数量增长趋势图
- 图表：2009年人口数量及其构成
- 图表：2005-2009年我国普通高等教育、中等职业教育及普通高中招生人数走势图
- 图表：2001-2009年我国广播和电视节目综合人口覆盖率走势图
- 图表：1978-2009年中国城镇化率走势图
- 图表：2005-2009年我国研究与试验发展（R&D）经费支出走势图
- 图表：2007-2011年2月中国铜箔制造行业企业数量及增长率分析 单位：个
- 图表：2007-2011年2月中国铜箔制造行业亏损企业数量及增长率分析 单位：个
- 图表：2007-2011年2月中国铜箔制造行业从业人数及同比增长分析 单位：个
- 图表：2007-2011年2月中国铜箔制造企业总资产分析 单位：亿元
- 图表：2011年中国铜箔制造行业不同类型企业数量 单位：个
- 图表：2011年中国铜箔制造行业不同所有制企业数量 单位：个
- 图表：2011年中国铜箔制造行业不同类型销售收入 单位：千元
- 图表：2011年中国铜箔制造行业不同所有制销售收入 单位：千元
- 图表：2007-2011年2月中国铜箔制造产成品及增长分析 单位：亿元
- 图表：2007-2011年2月中国铜箔制造工业销售产值分析 单位：亿元
- 图表：2007-2011年2月中国铜箔制造出口交货值分析 单位：亿元
- 图表：2007-2011年2月中国铜箔制造行业销售成本分析 单位：亿元
- 图表：2007-2011年2月中国铜箔制造行业费用分析 单位：亿元
- 图表：2007-2011年2月中国铜箔制造行业主要盈利指标分析 单位：亿元
- 图表：2007-2011年2月中国铜箔制造行业主要盈利能力指标分析
- 图表：2006-2009年中国覆铜板及印刷线路板用铜箔进口数量分析
- 图表：2006-2009年中国覆铜板及印刷线路板用铜箔进口金额分析
- 图表：2006-2009年中国覆铜板及印刷线路板用铜箔出口数量分析
- 图表：2006-2009年中国覆铜板及印刷线路板用铜箔出口金额分析
- 图表：2006-2009年中国覆铜板及印刷线路板用铜箔进出口平均单价分析
- 图表：2006-2009年中国覆铜板及印刷线路板用铜箔进口国家及地区分析
- 图表：2006-2009年中国覆铜板及印刷线路板用铜箔出口国家及地区分析
- 图表：2006-2009年中国有衬背的精炼铜箔进口数量分析
- 图表：2006-2009年中国有衬背的精炼铜箔进口金额分析

图表：2006-2009年中国有衬背的精炼铜箔出口数量分析

图表：2006-2009年中国有衬背的精炼铜箔出口金额分析

图表：2006-2009年中国有衬背的精炼铜箔进出口平均单价分析

图表：2006-2009年中国有衬背的精炼铜箔进口国家及地区分析

图表：2006-2009年中国有衬背的精炼铜箔出口国家及地区分析

图表：2006-2009年中国其他无衬背的精炼铜箔进口数量分析

图表：2006-2009年中国其他无衬背的精炼铜箔进口金额分析

图表：2006-2009年中国其他无衬背的精炼铜箔出口数量分析

图表：2006-2009年中国其他无衬背的精炼铜箔出口金额分析

图表：2006-2009年中国其他无衬背的精炼铜箔进出口平均单价分析

图表：2006-2009年中国其他无衬背的精炼铜箔进口国家及地区分析

图表：2006-2009年中国其他无衬背的精炼铜箔出口国家及地区分析

图表：中科英华主要经济指标走势图

图表：中科英华经营收入走势图

图表：中科英华盈利指标走势图

图表：中科英华负债情况图

图表：中科英华负债指标走势图

图表：中科英华运营能力指标走势图

图表：中科英华成长能力指标走势图

图表：海亮股份主要经济指标走势图

图表：海亮股份经营收入走势图

图表：海亮股份盈利指标走势图

图表：海亮股份负债情况图

图表：海亮股份负债指标走势图

图表：海亮股份运营能力指标走势图

图表：海亮股份成长能力指标走势图

图表：鑫科材料主要经济指标走势图

图表：鑫科材料经营收入走势图

图表：鑫科材料盈利指标走势图

图表：鑫科材料负债情况图

图表：鑫科材料负债指标走势图

图表：鑫科材料运营能力指标走势图

图表：鑫科材料成长能力指标走势图

图表：广东超华科技股份有限公司主要经济指标走势图

图表：广东超华科技股份有限公司经营收入走势图

图表：广东超华科技股份有限公司盈利指标走势图

图表：广东超华科技股份有限公司负债情况图

图表：广东超华科技股份有限公司负债指标走势图

图表：广东超华科技股份有限公司运营能力指标走势图

图表：广东超华科技股份有限公司成长能力指标走势图

图表：山东金宝电子股份有限公司主要经济指标走势图

图表：山东金宝电子股份有限公司经营收入走势图

图表：山东金宝电子股份有限公司盈利指标走势图

图表：山东金宝电子股份有限公司负债情况图

图表：山东金宝电子股份有限公司负债指标走势图

图表：山东金宝电子股份有限公司运营能力指标走势图

图表：山东金宝电子股份有限公司成长能力指标走势图

图表：惠州合正电子科技有限公司主要经济指标走势图

图表：惠州合正电子科技有限公司经营收入走势图

图表：惠州合正电子科技有限公司盈利指标走势图

图表：惠州合正电子科技有限公司负债情况图

图表：惠州合正电子科技有限公司负债指标走势图

图表：惠州合正电子科技有限公司运营能力指标走势图

图表：惠州合正电子科技有限公司成长能力指标走势图

图表：松下电工电子材料(广州)有限公司主要经济指标走势图

图表：松下电工电子材料(广州)有限公司经营收入走势图

图表：松下电工电子材料(广州)有限公司盈利指标走势图

图表：松下电工电子材料(广州)有限公司负债情况图

图表：松下电工电子材料(广州)有限公司负债指标走势图

图表：松下电工电子材料(广州)有限公司运营能力指标走势图

图表：松下电工电子材料(广州)有限公司成长能力指标走势图

图表：四会市达博文实业有限公司主要经济指标走势图

图表：四会市达博文实业有限公司经营收入走势图

图表：四会市达博文实业有限公司盈利指标走势图

图表：四会市达博文实业有限公司负债情况图

图表：四会市达博文实业有限公司负债指标走势图

图表：四会市达博文实业有限公司运营能力指标走势图

图表：四会市达博文实业有限公司成长能力指标走势图

图表：梅州市威华铜箔制造有限公司主要经济指标走势图

图表：梅州市威华铜箔制造有限公司经营收入走势图

图表：梅州市威华铜箔制造有限公司盈利指标走势图

图表：梅州市威华铜箔制造有限公司负债情况图

图表：梅州市威华铜箔制造有限公司负债指标走势图

图表：梅州市威华铜箔制造有限公司运营能力指标走势图

图表：梅州市威华铜箔制造有限公司成长能力指标走势图

图表：广东梅县梅雁电解铜箔有限公司主要经济指标走势图

图表：广东梅县梅雁电解铜箔有限公司经营收入走势图

图表：广东梅县梅雁电解铜箔有限公司盈利指标走势图

图表：广东梅县梅雁电解铜箔有限公司负债情况图

图表：广东梅县梅雁电解铜箔有限公司负债指标走势图

图表：广东梅县梅雁电解铜箔有限公司运营能力指标走势图

图表：广东梅县梅雁电解铜箔有限公司成长能力指标走势图

图表：2011-2015年中国铜箔供需预测分析

图表：2011-2015年中国铜箔价格走势预测

图表：2011-2015年中国铜箔进出口贸易预测分析

图表：2011-2015年中国铜箔业盈利能力预测分析

《中国铜箔市场动态与投资前景预测报告(2011-2015年)》系统全面的调研了铜箔的市场宏观环境情况、行业发展情况、市场供需情况、企业竞争力情况、产品品牌价值情况等，旨在为企业提供专项产品深度市场信息，为企业投资、经营决策提供科学参考依据。

详细请访问：<http://baogao.chinabaogao.com/bandaoti/114568114568.html>